19 日本国特許庁 (JP)

10 特許出願公開

¹⁰ 公開特許公報 (A)

昭57-52073

Int. Cl.³G 09 F 9/33H 01 L 33/00

識別記号

庁内整理番号 7520-5C 7739-5F

砂公開 昭和57年(1982)3月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

タディスプレイ装置の製造方法

②特

類 昭55—127181

②出

昭55(1980)9月16日

仍発 明 者 定政哲雄

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内 沙発 明 者 市川修

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

明

1. 発明の名称

デイスプレイ装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

この発明は発光ダイオード(LBD)を用いた デイスプレイ装置の製造方法に関する。

多数の L E D を配列して数字や凶形を表示する デイスプレイ 装置では電気信号を送り込むための 配線と L E D との接続方法を工失することが必要 である。従来の接続方法ではワイヤボンディング 手法が一般的であつたが、特にLEDを多数用いる場合には第1図に示すような一度に多数のLB Dを接続する方法が近年さかんに開発されてきている。

本発明の目的は高さの異なる多数のLEDを高信数性且つ簡便な手法で実装可能なディスプレイ装置の製造方法を提供するものである。

本発列の特徴は高さの異なる多数のもEDと、 LEDの間隔額域に充填する絶数体との設差をな くし、絶数体表面を付らかに構成することによっ てしまり及び絶数体表面の一部に形成する配線体 の設切れ動線を防止したものである。

以下第2図(a)~(d)を参照して本発明の一実施例を詳細に説明する。第2図(a)~(d)は本発明のディスプレイ設建の製造工程を示す断面図である。(a)

はあらかじめ所足の箇所に穴11及び縦方向配線 121、122 を設けてある絶縁 体(例えばPC板) 1 3上に、3族(例えばga)及び5族(例えばP) の元素より公知の方法で単備されたLED 14、15 を導電性接着剤1.6で固着したものである。なお L B D 1 4、1 5 比例之以放相成長法で結晶成長を 行ないPN接合(図示せず)を形成し、このPN 接合に順方向パイアスを印加することによってL BDに発光現象が表われるものである。ところで 根相 長法で 形成した成 長層の厚さを 制御するのは 現在の極術では難かしく、又研磨によつて特度よ くLEDの厚さ(高さ)をそろえることも製造コ スト的に問題がある。従つてもED14、15の高 さには意少の違いが生じるのが実情である。次に (b)に示すようにLED14、15の向着された面の 反対側の面(表面)を使うようにシート17をか ぶせ、クツション18と板19でLED14、15 の表面をおさえつける。そしてPC板13に設け た穴11から絶縁体(例えばエポキシ樹脂)20 を注入し固化する。固化する条件はエポキシ材料

以上記載したデイスプレイ装置の製造方法は、 従来の方法で製造したものに比べ各々の L B D と 絶 体との境界に良差がなく、従つて L E D と絶 縁体上に形成した配験体の良切れ断線のないもの を提供できるものである。 又、絶縁体に L B D と 配線体との接続をとるための穴を形成する必要が なくなり工程が簡略化できる利点がある。即ち高 信頼性、高歩智り、簡便な方法でディスプレイ装 量を製造できる方法である。

第3図(●)(な)は本発明の他の実施例で、製造工程 上第2四(の)似に相当する断面図である。第3回(*) は縦方向配線体に金貫製リードフレーム31を用 いて配線端子の取り出しを容易にし、とのリード フレーム31上に赤色LBD32と緑色LBD33 を近投して鎖ペースト34で固着したものである。 とのように高さの異なるLEDを近接して配列す る場合、特にシート35には貼着性のあるものを 用いるととが有利となる。即ち、柔軟性をもつて LED表面に貼り着くため貼着シートとLED表 面との間に絶縁体が入り込むのを防止できる。又 第2図(b)で述べたクツションや板でもED表面を 押える必要がなくなるのでより簡便な手法となる。 絶縁体36はリードフレーム31を包むごとく形 成することにより強励なディスプレイ装置を構成 することも可能となる。第3回はは第2回は同様

時間暗57-52073 (3)

4. 図面の簡単な説明

第1 図は従来技術を用いて構成したディスプレイ装置の新面図、第2 図(a) ~ (4) は本発明のディスプレイ装置の製造方法を説明するための工程断面図、第3 図(a) (t) は本発明の他の実施例を説明するための断面図である。

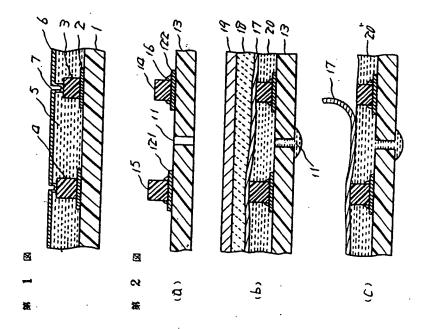
121、122 ……展方向配條体

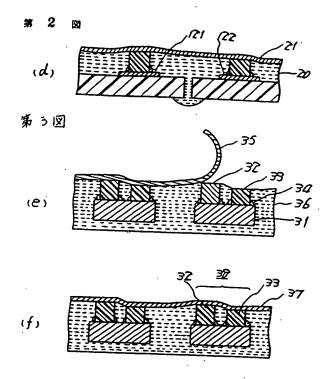
- 14, 15 LED
- 20 ……………他经体

17.27.1

33 ……… 最色 L E D 35 ……… 貼着 シート 37 ……… 横方向配線体

(7317) 代理人 弁理士 刷 近 層 佑 (ほか1名)





手统被正本(方式)

昭和 年 月 56.2.26

符杆厅長官第

 事件の表示 昭和 5 5 年 特 国 第 1 2 7 1 8 1 号

- 発明の名称
 ディスプレイ装置の製造方法
- 補正をする者 事件との関係 特許出願人 (307) 東京芝浦 電気株式会社
- 4. 代 理 人
 〒100
 東京都千代田区内等町1-1-6
 東京芝浦電気株式会社東京事務所内
 (7317) 弁理士 則 近 憲 佑 · · ·
- 5. 手ּ伊神正指令の日付 昭和 56 年 1 月 27 日 (発送 LL) ~ ~

6. **料**正の計画

明細書の「図面の簡単な説明」の欄

図 面

7. 補正の内容

(I)本願政付明細書の第7頁第12行目の「 第3図(e)(f)は…」を「第3図(a)(b)は…」と 訂正する。

(21 図面の第3図を別紙のように訂正する。

以上

第 3 図

